

HS1-VSP

- ・ 超低粗度銅箔であるHS-VSPは優れた絶縁特性と良好なエッチング特性を実現可能にする、環境に配慮した銅箔です。

HS1-VSP foil with extra low profile to have excellent insulation result and good etchability, and comply with environment regulation.

- ・ 究極の微細粗化処理はエッチング特性を更に向上させます。

Extra low profile of HS-VSP makes it an excellent material to apply to high speed transmission board.

用途/Application

- ・ 高速伝送配線板
/HSD (High speed digital)
- ・ 基地局/サーバー
/Base station / Server

構成/Composition

生産拠点/Production

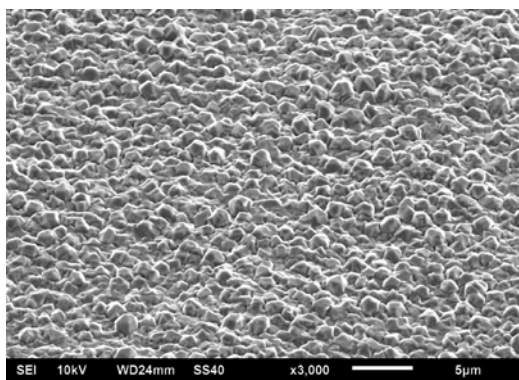
- ・ 台湾 / Taiwan

代表的特性値/Representative data

	μm	Rz (μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
HS1-VSP	18	1.2	350	8.0	0.8
	35	1.2	350	16.0	1.0
	70	1.2	350	19.0	1.2

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side

